28. 低成本奈米鑽石粉末製造與應用於抗反射 及疏水/疏油行為之研究

林啟瑞¹、張建國² ¹國立台北科技大學 機電學院教授兼任院長 ²國立台北科技大學 機電科技研究所研究生

摘要

本研究以低價位及較差等級的微米級工業鑽石 粉末(每克拉為0.2~0.3美金),利用高溫高壓法製成次 微米級鑽石,再以行星式球磨法(Planetary ball mill) 進行奈米級的鑽石粉末製作與分離。本方法可改善 傳統爆炸法,因奈米鑽石產生聚集團聚、含雜質高 及清洗與分離費用高之問題。同時,為了解決4C 科技產品如顯示器、個人電腦(PC)、筆記型電腦及 手機等,常因表面吸附灰塵、殘留指紋及刮傷等問 題,而影響到產品功能,如光穿透率降低、眩光產 生及美觀的破壞等。因此,本研究利用奈米級的鑽 石粉末自製成奈米鑽石靶材,並以低溫及大面的方 式製備可操控折射率之類鑽碳(DLC)膜,且本研究中 製程有別於一般氣相合成方式或以石墨靶材所製造 出的類鑽碳(DLC)膜。本研究所製備出的高品質類鑽 碳(DLC) 膜具有高硬度、高光穿透率、散熱快及疏水/ 疏油等之優異特性。

對於奈米鑽石應用於抗反射、疏水及疏油之 特性,本研究方法主要分為三個部份來完成:(1) 利用旋鍍法疊出大面積緊密排列的單層奈米球作 為類光阻遮罩,再以濕式及乾式蝕刻在基板上製 作出奈/微複合結構;(2)氟與碳形成穩定的共價鍵 將會導致表面帶有低表面能的性質,因此,利用 Hydro -fluoroether(HFE)溶液以Dip-coating方式,完 成氟化層;(3)利用RF非平衡磁控濺鍍系統製備可操 控折射率的類鑽碳(DLC) 膜之製作。本研究之結果 利用SEM、AFM、Raman spectrometer、UV/VIS/IR spectrometer及接觸角分析儀等分析其結構與機械性 質及光學性質。由SEM觀察在RF power 150 W、沉積 時間為3 hr的條件下,其表面形貌(plane view)仍然 相當平整,不因在長時間的沉積後,因類鑽碳膜本 身內應力較大的缺點,所造成濺鍍的類鑽碳膜產生 裂痕。AFM分析範圍為50μm × 50μm,在RF power 150 W 及沉積時間3 hr條件,基板經披覆類鑽碳膜 後,其表面平均粗糙度Ra=0.670 nm,比未鍍膜基板 Ra= 3 nm,降低了4.5倍。D263T玻璃基板在工作壓 力5 mtorr、RF power 150 W及沉積時間分別為3hr與4 hr的條件下,在中心波長570 nm,其光光穿透率分 別為74.58%及68.41%。對於基板表面經microsphere array /HFE(Hydrofluoroether)/DLC後之疏水/疏油性 分析,利用去離水(DI water)及動物油作為液滴,所 測得的接觸角分別為58.85°及23.71°; 表面能分別為

37.76 mN/m及66.84 mN/m;比較未鍍膜基板疏水/ 疏油所測得的接觸角分別為45.79°及15.94°;表面能 分別為49.26 mN/m及70.19 mN/m。因此,基板經 microsphere array /HFE (Hydro -fluoroether)/DLC處理 後,可有效的達到疏水/疏油的功能,且疏水/疏油 的接觸角,也分別增加了28.5%及48.7%。

關鍵字: 奈米鑽石、類鑽碳膜、抗反射、疏水、疏油

一、前言

鑽石屬面心立方結構, (Face-Centered Cubic Structure, 簡稱F.C.C)(如圖1),每一碳與碳的鍵結均 是單鍵,鍵長為1.54 Å,密度3.515 g/cm3,鍵結能 為711 kJ/mol。在鑽石結構中,碳原子以四個sp3軌 域鍵結,使電子軌域完全局部化,為完整的共價鍵 等方性結構致使無法有更多的電子使其導電;鍵結 角度為109°28(如圖2),為碳的同素異構物中密度最 大者,也因為其結構緊密[1]。晶粒大小約為幾奈米 到幾十奈米的奈米鑽石(nanodiamond), 不但仍具有 鑽石的許多優異性質,如高硬度、熱傳導度、傳聲 速度及彈性模數都是已知物質中之最高,其他如低 摩擦係數、低膨脹係數、高折射率、遠紅外光至X-光範圍之光學穿透性、良好電絕緣性、負電子親和 力、寬廣之價帶及高電子電洞移動速等優異特性(如 表1) [2-4],加上晶粒遠小於多晶鑽石,表面粗糙度 (suface roughness)大幅降低。因此,大幅提升奈米 鑽石在工業材料上的應用,其應用範圍包含拋光原 料、金屬表面保護膜、材料強化劑、光電及生物醫 學等用途。



圖1 鑽石晶體結構[1]



圖2碳原子之sp^{2、}sp³結構示意圖[1]

Properties	NCD
Electronic properties Bandgap (eV) Electron affinity Optical properties Transmission Refractive index(at 633 nm)	4.3~5.45 Negative ~78-84% 2.27-2.35
Mechanical properties Hardness(GPa) Yung's modulus(GPa) Wear resistance Coefficient of friction	>90 ~1000 High 0.1-0.01
Other properties Thermal conductivity (W/cm-K) Thermal stability(°C) SAW phase velocity(km/s)	12 >800 10

表1 奈米鑽石的特性[2-4]

傳統奈米鑽石粉末的製作方法,大份部仍然 以爆炸法為主。此法所用炸藥的碳成份要高,而氧 份及其他雜質要少。其製作原理是藉由氣體爆炸將 大量碳原子互相撞擊成奈米級的炸渣。炸渣內含有 極多雜質,因此,炸藥爆炸後轉化成鑽石的比率很 低,且奈米鑽石的晶粒大小分佈廣。為了減少奈米 鑽石製作過程中所殘留的雜質與粉體的聚集,以及 降低篩選與分離費用成本。本研究方法是以較差等 級的微米級工業鑽石粉末(每克拉為0.2~0.3美金),利 用高溫高壓法製成次微米級鑽石,再以行星式球磨 法(Planetary ball mill)進行奈米級的鑽石製作與分離(如圖3)。



圖2行星式球磨法(Planetary ball mill)進行奈米級的 鑽石製作與分離之示意圖

近年來隨著4C科技產業、能源產業及綠色科 技等快速發展,使得光電薄膜及表面處理之技術已 成為最熱門的研究領域。表面處理技術雖然發展已 久,然而其應用範圍的廣度及規模,是近十年來才 有顯著的成長,此項成長可歸因於快速及可靠的表 面處理技術之發展。對於4C科技產品如顯示器、個 人電腦(PC)、筆記型電腦(NB)及手機,以及眼鏡、光 學鏡片、汽車玻璃及建築物玻璃或是雷達、天線等 產品,利用表面處理技術使其具有疏水、疏油及防 污的功用,更是當今表面處理技術之研究領域最重 要的課題之一。目前針對疏水/疏油的操控技術之研 究,主要研究方式有二:一為在已經具有疏水特性 的材料表面上,增加粗糙化結構;另一為藉由低表 面能的化學物質(如含氟化合物),來修飾粗糙表面。 因此,為了提高材料表面具有疏水性/疏油性的表面 結構及特性之研究方法有:溶膠-凝膠(Sol-Gel)法、 光化學法、高能物理法及靜電場法等方法[5]。

為了在基板表面製造奈/微結構陣列,本研究 利用奈米球微影術(Nanosphere Lithography, NSL), 即為利用自組裝之方式在基板上堆疊出六方緊密週 期排列的奈米球, 奈米球具有類光阻之遮罩, 並可 藉由選擇奈米球尺寸作為控制其週期尺寸。在奈米 球的自組裝堆疊中,本研究利用旋鍍法疊出大面積 緊密排列的單層奈米球作為類光阻遮罩,再以濕式 及乾式蝕刻在基板上製作出奈/微複合結構。氟是降 低表面能中最有效的元素,因所有元素中氟有最小 的原子半徑及最大的負電性,若是氟與碳形成穩定 的共價鍵將會導致表面帶有低表面能的性質[6-7]。 因此,本研究中利用Hvdro-fluoroether(HFE)溶液以 Dip-coating方式,完成氟化層。此外,研究中所使 用的Hydrofluoroether(HFE)溶液具有無毒性及不燃 性,以及對臭氧破壞係數為零,故對生態環境不會 造成影響。類鑽碳 (Diamond -Like Carbon, DLC) 薄膜 具有與天然鑽石相近的性質,如高硬度、低摩擦係 數、表面平滑、高熱傳導性及耐化學腐蝕等。故其 優越的性質廣泛的運用於各領域,如機械、汽車、 電子、光學元件及醫療器材等工業之各種基材的保 護膜。本研究中類鑽碳膜的製作是利用自製的奈米 鑽石粉末作為靶材,再利用RF非平衡磁控濺鍍系統 (RF un- balanced magnetron sputtering),以低溫 及大面積的方式製作完成。

二、研究方法

本研究是以低價位及低品質的工業級之微米鑽 石粉末,製成奈米級的鑽石粉。利用自製的奈米鑽 石粉末作為RF非平衡磁控濺鍍系統之靶材,最後, 以低溫及大面積的方式製作高品質的類鑽碳(DLC) 膜,其實驗流程設計圖,如圖3所示。對於基板具有 抗反射及疏水/疏油的特性,本研究中主要是利用奈 /微結構陣列、氟化層及類鑽碳膜的製作。然而,研 究中除了須考量奈/微結構陣列、氟化層及類鑽碳膜 之間的表面能外,也須考量三者之間光學的特性。 因此,本研究將依奈/微結構陣列、氟化層及類鑽碳 膜之膜層結構設計堆疊的方式,如圖4所示。

本研究中對於不同製程參數及製程方法,所造 成薄膜性質的影響及特性,本研究利用SEM、AFM、 Raman spectrometer、UV/VIS/IR spectro-meter及接 觸角分析儀等分析其結構與機械性質及光學性質。



圖3 奈米鑽石及類鑽碳(DLC)膜的製作流程



圖4 抗反射、疏水及疏油的膜層結構設計之示意圖

2.1 球磨法製作奈米粉末之機制

本研究中利用行星式球磨(Planetary ball mill)裝置,屬於高能量的加工設備,具有強力分散能力及 量產能力,適於奈米粉體分散製程。球磨裝置是利 用機械力帶動高硬度及耐磨耗研磨介質,使研磨介 質形成不同形式的相對運動作用,對粉體產生高能 量密度的撞擊及剪切力,最後將粉體微細化或將團 聚體分散。分散的粉體顆粒散佈於溶液之中,並受 到分散劑作用使粉體而不聚集,因此製作奈米尺度 的粉體分散液[8-10]。

由於球磨裝置視為一種高能量裝置,因此能量 的輸入與粉體的分散效率關係密切。其中,加工能 量表示有兩種:一為,能量密度(Energy Density); 另一為比能量(Specific Energy)[11-12]。能量密度 (Energy Density)方程式,可寫成

$$E_{v} = \frac{P - P_{o}}{V} \tag{1}$$

其中 · E_v:能量密度(kW/l); P: 研磨消耗能量(kW); P_o: 空轉消耗能量(kW); V:研磨室容積(l);

因此,能量密度方程式表示研磨腔體內單位體積 的加工能量,並依此數值表現球磨裝置的加工性能。

比能量(Specific Energy)方程式,可寫成

$$E_m = \frac{P - P_o}{m \times c_v} \tag{2}$$

其中 · E_m:比能量(kWh/t);

- m: 流量(t/h);
- \mathbf{c}_v : 原料固成分百分比;

因此,比能量方程式表示單位重量的原料所受到 的加工能量,可利用此數據監控加工品質重現性。

2.2 RF非平衡磁控濺鍍系統

本研究所使用的鍍膜系統為RF非平衡磁控濺鍍 機(如圖5)·大致分為:(1)真空抽氣系統;(2)壓力檢 測與控制系統;(3)反應氣體輸送裝置;(4)直流電路 系統;(5)磁控濺射槍裝置。分別說明如下:

(1) 真空抽氣系統

本實驗系統之真空抽氣可分為兩部份:第一 部份為前級粗抽的迴轉式機械幫浦(Rotary mechanical pump) ·為日本ULVAC公司產 品(D-950DK) ·其抽氣速率為46 m³/hr · 終端壓力為5×10⁻³ torr。第二部份為高真空 擴散幫浦(High vacuum diffusion pump) · 為 美國Varian公司產品(VHS-6) ·其抽氣速率為 5580 m³/hr · 終端壓力為< 5×10⁻⁹ torr。 (2) 壓力檢測與控制系統

真空計主要依據各種物理原理或是腔體中分 子數目之多寡來量測壓力值,但到目前為止 尚無任何一種真空計可涵蓋一大氣壓到超高 真空範圍。故本系統利用兩種真空計來量測 壓力值及壓力控制系統:

- (a) Thermocouple gauge: 壓力量測範圍由 990~10⁻³ torr,主要用來做低真空量測 及初步真空測漏。
- (b) lon gauge: 壓力量測範圍由1~10-10 torr, 主要用來做腔體潔淨低壓力用量測。
- (3) 反應氣體輸送裝置

(a) 流量計

氬氣: Tylan FC-2900V-200SCCM 氮氟: Hastings 202-50SCCM (b)反應氣體 氪氣: 勝益氣體, 純度99.995% 氮氣: 勝益氣體, 純度99.998% (c) 調節閥: 惰性氣體與反應性氣體, 共二組。



圖5自行組裝RF非平衡磁控濺鍍機之示意圖。其主要部分 有:(1)真空抽氣系統;(2)反應氣體輸送裝置;(3)電源 供應系統;(4)磁控濺射槍裝置。

三、實驗結果

本研究主要分為D263T玻璃基板上:(1)利用奈 米球微影術(Nanosphere Lithography, NSL)製作奈/微 複合結構; (2)利用Hydrofluoro ether(HFE)溶液以Dipcoating方式,製作氟化層;(3)利用RF非平衡磁控溅 鍍系統,以低溫及大面積的方式製作類鑽碳膜。因 此,本研究之結果,將進行對薄膜的微結構特性分 析、潤濕性分析及光學特性分析,並探討在不同製 程方式與參數條件下,進行比較分析與討論。

3.1 SEM影像分析薄膜結構

為了觀察D263T玻璃基板在披覆類鑽碳膜後的 表面形貌及其微結構變化之情形,本研究利用掃 描式電子顯微鏡 (SEM) 來觀察。在製程參數為RF power 150 W、工作壓力5 mtorr、基材旋轉速度為15 rpm及沉積時間為3 hr的條件下, D263T玻璃基板經 披覆類鑽碳膜後,其表面形貌(plane view)仍然相當 平整(如圖6(a)) · 不因在長時間的沉積後 · 因類鑽碳 膜本身內應力較大的缺點,所造成濺鍍的類鑽碳膜 產生裂痕。其中,由掃描式電子顯微鏡(SEM)觀 察其斷面(cross-section)圖,觀察到沉積時間3 hr 的類鑽碳膜,其膜厚約為30 nm (如圖6(b))。



VAQTARLARIZ EHL XUU.M WUT NAMTU — Signal Ale S⊒2



圖6 D263T玻璃基板披覆類鑽碳膜後之SEM圖。其中,RF power 150 W、工作壓力5 mtorr及沉積時間3 hr條 件下,(a)表面形貌(plane view)圖;(b)斷面(cross section)圖。

3.2 拉曼光譜分析

本實驗中直接利用鑽石粉末之靶材製備類鑽 碳模, 並將D263T玻璃基板表面經披覆類鑽碳膜 後,進行拉曼光譜(Ramam)分析。由光譜分析的結 果可得到兩個特性峰,分別在1350 cm^{-1} (Disorder carbon band, D band) 與1580 cm⁻¹ (Graphite band, G band),此D band及G band 兩特性峰分別代表 類鑽碳薄膜中之失序碳與石墨結構[14]。拉曼光譜 (Ramam)分析是由於晶格振動導致極化率改變而引 起的光散射,其產生的條件是某一簡諧振動分子 對於分子的感應極化率不為零。因此,拉曼位移 與物質分子的轉動及振動能程度有關,不同的分

子振動及晶體結構具有不同的特徵拉曼位移。為 了探討本實驗中在不同製程參數條件下,對類鑽 碳膜sp³/sp²結構的影響,本實驗利用波長為514.5 nm的激發源,對試片表面進行Ramam光譜分析, 以及對Ramam光譜分析結果以高斯函數回歸分析 (Gaussian function)進行資料處理。

圖7顯示在製程參數分別為,工作壓力5 m torr、基材旋轉速度為15 rpm及改變RF power與沉積 時間條件下,以RF power 150 W及沉積時間 4 hr所得 類鑽碳膜的Ramam光譜分析結果之G band峰值(1593 cm⁻¹)有向高波數較多的偏移。Ferrari[13]認為sp³C含 量從0增加到100%,相對應sp²C會以環狀結構逐漸 變為鏈狀結構,由於鏈狀結構的鍵長比環狀短,所 以振動頻率會增加,在拉曼光譜上表現為G band峰 值移向高波數。因此,此分析結果顯示出sp²有較低 的含量。





3.3 原子力顯微鏡分析鍍膜的表面型態

利用AFM分析D263T玻璃基板未鍍膜及披覆類 鑽碳膜後之表面粗糙度。其中·AFM在試片表面作 等力掃瞄,並利用電子迴路控制使探針與力場的作 用力保持一定,來得到試片的表面型態,其空間精 度可達原子尺度,故可分析平整度較高的類鑽碳 膜。本研究是利用低溫及大面積的方式製作類鑽碳 膜,因此,薄膜的均勻性對其光學及機械特性影響 就顯得格外重要,故將D263T玻璃基板披覆DLC膜 後,利用AFM分析範圍為50μm × 50μm,測量其表 面平均粗糙度(Ra)值。

圖8 顯示D263T玻璃基板經披覆類鑽碳膜的表面 平均粗糙度(Ra)值·經比未鍍膜的D263T玻璃基板之 Ra=3 nm更低。因此,D263T玻璃基板表面經披覆類 鑽碳膜後能有效填平其表面之不平整的結構。特別 在製程參數為RF power 150 W、工作壓力5 mtorr、 沉積時間3 hr及基材旋轉速度為15 rpm的條件下, D263T玻璃基板經披覆DLC膜後,其表面平均粗糙度 為最低(Ra= 0.670 nm)(如圖9)。對於改變工作壓力、 沉積時間及RF power時,表面粗糙度的提高,推測 是因為粒子的動能提昇使得re-sputtering的現象更加 顯著而造成。



圖8 AFM分析範圍在50μm × 50μm的D263T玻璃基板披覆 DLC膜的表面平均粗糙度(Ra)值之結果



圖9 D263T玻璃基板披覆DLC膜後之AFM分析結果,其中 AFM分析的範圍為50μm × 50μm。其製程參數為RF Power 150 W、工作壓力5 mtorr、沉積時間3 hr及基 材旋轉速度為15 rpm。(a)為AFM分析的3D圖,(b)為 AFM分析的2D圖,由圖中得到DLC膜的表面平均粗糙 度(Ra)值為0.670 nm。

3.4 類鑽碳膜之光學性質分析

本研究中為了探討類鑽碳膜之不同結構,對其 光學特性之影響,故利用UV/VIS/IR spectrometer (MP 100-M)測量D263T玻璃基板上類鑽碳膜的光穿透率及 反射率。D263T玻璃基板上經披覆單層的類鑽碳膜 後,在波長範圍由380 nm至950 nm之間的光穿透率 及光反射率,如圖10所示。D263T玻璃基板未鍍膜 時在中心波長570 nm的光穿透率約為92%及反射率 為8%。然而,在工作壓力5 mtorr、RF power 150 W 及沉積時間分別為3hr與4 hr的條件下,其光光穿透 率分別為74.58%及68.41%(如圖10(a));其光反射率 分別為13%及16%(如圖10(b))。由D. R. Tallant等人文 獻[15]得知光穿透率及反射率之所以降低,主要是因 為薄膜的折射率改變而上升所致。



圖10 D263T玻璃基板在不同製程參數條件,所披覆類鑽碳 膜後的穿透率及反射率之變化。其中,分析的波長從 380 nm至950 nm之間,(a)穿透率;(b)反射率之變化。

3.5 類鑽碳膜之疏水/疏油特性分析

3.5.1 類鑽碳膜之疏水特性分析

本實驗中為了探討類鑽碳膜之疏水性,故研究 中將分成兩個部份作為討論:(1)基板表面未經特殊 處理,直接披覆類鑽碳膜;(2)基板表面經奈/微米 結構陣列、氟化處理及披覆類鑽碳膜的疏水性。本 實驗中接觸角的量測是採用靜置液滴法(sessile drop method),即將一定量的液滴輕沾於待測物體表面 之處,接著藉由攝影鏡頭擷取影像並進行接觸角測 定。其中,本實驗中為避免水中的雜質影響到測量 結果,實驗所選用的液體為去離子(Dl water)。

由接觸角分析結果、D263T玻璃基板經披覆類鑽 碳膜後,其接觸角均大於未鍍膜的45.79°,特別在工 作壓力5 mtorr、RF power 150W及沉積時間3 hr條件 下,其接觸角高於84.53°(如圖11)。因此,由接觸角分 析結果,類鑽碳膜有較高的疏水性。對於基板表面經 microsphere array/HFE (Hydro-fluoroether)/DLC後,其 接觸角為58.85°;表面能為37.76 mN/m,比未鍍膜的 表面能(49.26 mN/m)更低(如圖12)。因此,本實驗中在 D263T玻璃基板表面製作微米球陣列及塗佈氟化物與 披覆類鑽碳膜後,可提高其疏水性。



sample

圖11 D263T玻璃基板未鍍膜及披覆類鑽碳膜後,利用去離 水(DI water)測量其接觸角之分析結果。



圖12 D263T玻璃基板未鍍膜及表面經微結構化、氟化處理 及披覆類鑽碳膜後,利用去離水(DI water)測量其接 觸角與表面張力之分析結果。其中,(a)未鍍膜;(b) 基板表面塗佈HFE(Hydrofluoroether);(c)基板表面 製作微米球陣列及塗佈氟化物與披覆類鑽碳膜;(d) 基板表面塗佈氟化物與披覆類鑽碳膜。

3.5.2 類鑽碳膜之疏油特性分析

本實驗中為了探討類鑽碳膜之疏油性,故選擇動物油作為比較D263T玻璃基板表面未處理及處理 之接觸角與表面能分析。由接觸角分析結果,對於 D263T玻璃基板表面具有較高親油性,其所測得的 接觸角為15.94°;表面能為70.19 mN/m(如圖13(a))。 因此,為了有效提高基板表面具有疏油的特性,本 實驗中在基板表面經微米球陣列及塗佈氟化物與披 覆類鑽碳膜。由接觸角分析結果,顯示出基板經微 米球陣列及塗佈氟化物與披覆類鑽碳膜後,其接觸 角與表面能分別為23.71°及66.84 mN/m(如圖13(c))。



圖13 D263T玻璃基板未鍍膜及表面經微結構化、氟化處 理及披覆類鑽碳膜後,利用動物油測量其接觸角與表面 張力之分析結果。其中,(a)未鍍膜;(b)基板表面塗佈 HFE(Hydrofluoroether);(c)基板表面製作微米球陣列 及塗佈氟化物與披覆類鑽碳膜;(d)基板表面塗佈氟化物 與披覆類鑽碳膜。

四、結論

本研究為了提高基板表面同時具有抗反射、疏 水及疏油的特性,在基板表面上製作微米球陣列、 氟化物處理及披覆類鑽碳膜,作為奈/微複合結構 表面及降低材料的表面能。因此,本論文之研究成 果,將歸納如下:

- (1)本研究是以奈米鑽石粉末作為自製之靶材, 再利用RF非平衡磁控濺鍍機,進行低溫及 大面積製程的類鑽碳膜沉積。利用SEM觀察 D263T玻璃基板在披覆類鑽碳膜後的表面形 貌及其結構變化之情形。分析結果顯示,在 製程參數為RF power 150 W、基材旋轉速度 為15 rpm及沉積時間為3 hr的條件下,其表 面形貌(plane view)仍然相當平整,不因在長 時間的沉積後,因類鑽碳膜本身內應力較大 的缺點,所造成濺鍍的類鑽碳膜產生裂痕。
- (2)本研究利用拉曼光譜(Ramam)進行薄膜結構 組成分析,其中波長為514.5 nm的Laser作為 激發源。由分析結果顯示,以RF power 150 W及沉積時間 4 hr所得類鑽碳膜的Ramam光 譜分析結果之G band峰值(1593 cm⁻¹)有向高 波數較多的偏移。因此,此分析結果顯示出 sp²有較低的含量。
- (3)利用AFM分析D263T玻璃基板未鍍膜及披覆類 鑽碳膜後之表面粗糙度。其中、AFM分析範 圍為50μm×50μm、測量其表面平均粗糙度 (Ra)值。由分析結果顯示、D263T玻璃基板經 披覆類鑽碳膜的表面平均粗糙度(Ra)值,經

比未鍍膜的D263T玻璃基板之Ra值更低。特別在製程參數為RF power 150 W、工作壓力 5 mtorr、沉積時間3 hr及基材旋轉速度為15 rpm的條件下,D263T玻璃基板經披覆類鑽碳 膜後,其表面平均粗糙度為最低值(Ra= 0.670 nm),比未鍍膜基板Ra= 3 nm,降低了4.5倍。

- (4)D263T玻璃基板上·經披覆單層的類鑽碳膜 後·在波長範圍由380 nm至950 nm之間的光 穿透率及光反射率的分析結果。以工作壓力5 mtorr、RF power 150 W及沉積時間分別為3hr 與4 hr的條件下,其光光穿透率分別為74.58% 及68.41%;其光反射率分別為13%及16%。
- (5)對於疏水性的分析,以去離水(DI water)作為液 滴。由接觸角分析結果顯示,D263T玻璃基板 經披覆類鑽碳膜後,其接觸角均大於未鍍膜 的45.79°,特別在工作壓力5 mtorr、RF power 150W及沉積時間3 hr條件下,其接觸角高於 84.53°,比未鍍膜的基板提昇了1.85倍。
- (6)類鑽碳膜之疏油性,選擇動物油作為液滴。 由接觸角分析結果顯示,D263T玻璃基板 表面具有較高親油性,其所測得的接觸角 為15.94°;表面能為70.19 mN/m。基板經 microsphere array/HFE (Hydrofluoroether)/DLC處 理後,其接觸角與表面能分別為23.71°及66.84 mN/m。因此,基板經處理後比未處理的基板 的接觸角增加了48%;表面能降低了5%。

參考文獻

- 許庭瑋·微波輔助化學氣相沈積合成奈米 碳管與特性分析·碩士論文·國立臺北科 技大學·台北·台灣·2002
- 2. T. Sharda el al., Diamond Nanocrystals, Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, 2004, pp. 337-370.
- J. W. Baldwin el al., Fabrication of shortwavelength photonic crystals in wideband-gap nanocrystalline diamond films, J. Vac. Sci. Technol. B, 2006, pp. 50-54.
- P. Achatz el al., Optical properties of nano- crystalline diamond thin films, Appl. Phys. Lett, 2006, pp. 101908.
- 沈斯凱,以微機電製程探討微尺度結構表 面接觸角與微滴操控之研究,碩士論文, 國立臺灣大學,台北,台灣,2005

- 6. E. F. Hare el al., Properties of Films of Adsorbed Fluorinated Acids, Journal of physical chemistry, 1954, pp. 236-239.
- L. Y. Meng el al., Effect of fluorination of carbon nanotubes on superhydrophobic properties of fluoro-based films, Journal of Colloid and Interface Science, 2010, pp. 559-563.
- 徐敬添、張義和、簡維誼、蔡書雅,奈米 微分散技術與材料應用,奈米技術專刊, 第140-148頁,2001
- 頼耿陽·工業分散技術·復漢出版社·台 灣·2000
- 周大鑫·奈米粉體分散設備發展現況·奈 米機械技術專輯·第5-6頁·2006
- 11. 陳仁英譯·超微細研磨技術在奈米科技上之 應用·工業材料雜誌·第171-178頁·2002
- Pawar J.M. el al., Choosing the Best Media Mill for Your Wet Grinding Application, Paint and Coating Industry, 2003, pp. 90-95.
- Ferrari, A.C., A model to interpret the Raman spectra of disordered, amorphous and nanostructured carbons, Materials Research Society Symposium – Proceedings, 2001, pp. W11.5.1-W11.5.12.
- P.V. Huong, Structural studies of diamond films and Ultrahard materials by Raman and Micro-Raman Spectroscopies, Diamond Relat. Mater., 1991, pp. 33-40.
- 15. D. R. Tallant el al., The thermal stability of diamond-like carbon, Diamond Relat. Mater., 1995, pp. 191.